

沈阳市科学技术协会

关于 2025 年第三批沈阳市科技工作者参加 国际学术交流和国际科技组织活动拟资助 名单的公示

依据《沈阳市科技工作者参加国际学术交流和国际科技组织活动资助细则》文件要求，经市科协审核，拟对乌日娜等 4 人参加的国际学术交流和国际科技组织活动进行资助，现予以公示。

公示期为 2025 年 11 月 4 日至 11 月 10 日。公示期内，如对资助名单有异议，请以书面形式向市科协组织联络部（国际联络部）进行反映。单位提出异议需加盖公章，个人提出异议需署真实姓名和联系方式。

电 话：024-82720233

邮 箱：zlb-skx@shenyang.gov.cn

地 址：沈阳市沈河区小西路 76 号科协大厦 607 室

邮 编：110063

附 件：2025 年第三批沈阳市科技工作者参加国际学术
交流和国际科技组织活动拟资助名单

沈阳市科学技术协会

2025 年 11 月 3 日

附件

2025 年第三批沈阳市科技工作者参加国际
学术交流和国际科技组织活动拟资助名单

(按姓氏笔画排序)

序号	姓 名	工作单位	会议名称
1	乌日娜	沈阳农业大学	未来食品大会 2025 Future Foods Congress 2025
2	巩树凤	东北大学	超大数据库国际会议 International Conference on Very Large Data Bases
3	陈天宇	东北大学	第十届国际复合材料力学大会 10th International Conference on Mechanics of Composites
4	苑振宇	东北大学	第 51 届国际微纳米工程会议 51st International Conference on Micro and Nanoengineering